

PRESS RELEASE

最后更新：2024 年 11 月 6 日

NexGen Wafer Systems | 耐晶科技 引领半导体制造创新

耐晶科技总部位于新加坡，是全球领先的半导体湿法蚀刻和清洗设备供应商，致力于为半导体制造行业提供高效、精准的设备解决方案。我们的设备广泛应用于全球顶尖的半导体制造企业，助力客户在芯片制造中实现卓越表现。

耐晶的业务布局覆盖全球六大区域。我们在奥地利设有先进的工程与制造中心，拥有一支由 100 名专业化人员组成的国际团队，为全球半导体制造市场提供全方位支持，确保产品质量与客户服务的领先优势。

作为现代技术的核心组件，芯片被广泛应用于智能手机、笔记本电脑、汽车、工业控制系统等各类电子设备中，是信息处理、数据存储和应用执行的关键支撑。耐晶科技未来将持续以创新驱动，不断为客户提供定制化的解决方案，携手客户应对当前和未来的工艺挑战，共同推动行业发展。

公司概况

- 成立于 2011 年，专注于为半导体制造商提供高科技湿法处理设备。
- 全球拥有超过 100 名员工，员工来自 20 个不同国籍，汇聚了多元化的专业人才。
- 设备在全球范围内安装超过 200 个处理腔体，广泛服务于各大半导体制造商。

全球布局

- **新加坡**：总部，负责应用研究与开发、销售以及客户支持。
- **奥地利，菲拉赫**：设备开发与工程、制造、销售及客户支持的核心基地。
- **美国，亚利桑那州**：销售与客户支持中心。
- **中国，上海**：销售与客户支持中心。
- **中国台湾，竹科**：销售代表处，提供销售与客户支持服务。
- **韩国，华城**：销售代表处，提供销售与客户支持服务。

发展历程

- **2011 年**: 在新加坡成立 NexGen Wafer Systems Pte Ltd;
- **2016 年**: 在奥地利成立 NexGen Wafer Systems GmbH;
- **2022 年**: 在美国成立 NexGen Wafer Systems America LLC;
- **2023 年**: 设立韩国办事处;
- **2023 年**: 在中国成立耐晶科技（上海）有限公司;
- **2024 年**: 设立中国台湾办事处;

公司简介

从 2011 年公司初创到如今，13 年时间，耐晶科技已成长为半导体行业湿法蚀刻和清洗设备领域的知名企业。公司在奥地利菲拉赫设有开发与制造基地，拥有一支由超过 100 名员工组成的全球团队，其中包括 70 多位经验丰富的工程师。在全球范围内成功安装超过 200 个处理腔体，已成为芯片表面处理应用领域的卓越供应商。

耐晶科技在全球各地均设有办事处，旨在为全球半导体客户提供高效、卓越的技术支持和快速备件响应服务。同时，公司在新加坡还配备有研究与演示中心，为客户提供协作工艺开发平台，帮助企业缩短研发周期，提升工艺创新能力。

管理团队：

- TK Cheung: 首席执行官
- Martin Huber 博士: 首席技术官
- George Chang 博士: 首席运营官
- Christian Kleindienst: 首席营销官



NexGen
WAFER SYSTEMS

更多資訊請訪問：www.nexgen-wafer-systems.com

此新聞稿已上傳至[鏈接](#)

在 [LinkedIn](#) 追蹤耐晶動態

公司联系方式

Sabine Kosz

publicrelations@nexgenws.com

+43 676 840 346 400

如有其他问题，请随时与我保持联系！